FR455



## **RELATÓRIO DE NPI**

REFERÊNCIAS BÁSICAS						
CÒD. PRODUTO ACABADO: 1	DESCRIÇÃO: TEST 01					
Nº OP: 1	CLIENTE: SSAT SINALIZACAO E ADESIVOS EIRELI					
QTDE TOTAL OP: 400	QTDE NPI: 12		DATA: 2022-12-19			
APRESENTAÇÃO DO NPI						
Aplicação do Produto:		Classe (IPC-A-610	):			
Documentação está Ok : SIM	Falta o docum		nto de:			
Item possui revisão anterior: SIM	ossui revisão anterior: SIM		Qual cód.?			
Origem do Stencil?	ı		Data de chegada: 2022-12-19			
Etiquetas do cliente? SIM	Qι		Quant. Etiquetas:			
Tipo de Liga: Lead free	nd free		Instr. de Montagem Especial? SIM			
Os componentes possuem especificações quanto à altura, clinche ou ângulo?						
Todos os cabos contêm suas especificações?						
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?						
Existem especificações e desenhos de montagem do produto?						
☐ Embalagem é pertencente ao Cliente?						
Etapas produtivas:						
⊠ SMT Bottom	⊠ Mont. PTH	Teste	ОВА			
☐ SMT Top		□ ІСТ	Certificado de Qualidade			
☐ AOI	☐ Verniz	☐ Gravação	Registro de Histórico do Produto			
Outros		☐ Produtos Químicos (NOVO)				
Ações de melhoria:						
⊠ desenvolver gabarito	☐ recolher documentação	⊠ painelizar PCI	Solicitar teste (doc, jiga licença p/ Sist. Operacional)			
Comentários quanto a apresentação do novo produto:						

Organizador (Eng. de Produto): Willian Costa Data: 2022-12-19 **Participantes:** Eng. de Processo PTH: Gizelia Alvez Leandro Eng. de Teste: DOUGLAS HENRIQUE CRUZ Eng. de Processo SMT: Diogo Pereira Comercial: Odete Ferreira Eng. da Qualidade: Willian Costa Outros: **REALIZAÇÃO DO NPI ALMOXARIFADO** Responsável: Willian Costa Data: 2022-12-19 Atividade: Separação de materiais no almoxarifado Comentários quanto a apresentação do novo produto: **MONTAGEM SMT** Run10 nº.: **EXECUÇÃO DA MONTAGEM SMT** Responsável: Willian Costa Data: 2022-12-19 **Atividade: Printer** Stencil: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria? Tipo de insumo aplicado? TINLEAD Tipo de apoio utilizado na Printer? PINOS Inspeção por SPI?  $\boxtimes$ Serigrafia: identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?  $\boxtimes$ Atividade: Inserção automática Em qual linha foi realizado o NPI? LINHA 1 Inserção do Bottom: algum problema ou oportunidade de melhoria?

 $\boxtimes$ 

Inserção do Top: algum problema ou oportunidade de melhoria?

Atividade: Reflow e Inspeção				
Perfil: foi utilizado o perfil "padrão"?				
Se NÃO, informar nome do perfil utilizado:				
Realizado inspeção visual?				
Utilizado Raio-X? * ⊠				
Atividade: Router				
Utilizado base dedicada ou pinos de apoio durante NPI? PINOS	ldentificado algum problema ou oportunidade de melhoria?			
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM SMT (RUN10)				
Responsável : Willian Costa	Data: 2022-12-19			
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM SMT				
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA	Descrição da Falha			
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem SMT: Test				
Houve problemas críticos?				
Gerado documento devido a problemas?				
Verificação da Montagem SMT APROVADO				
Validado por: Willian Costa	Junto com: Willian Costa			
MONTAGEM THT/LEAN				
Run10 nº.:				
EXECUÇÃO DA MONTAGEM THT/LEAN				
Responsável: Willian Costa	Data: 2022-12-19			
Atividade: Pré forma				
Foi identificada alguma dificuldade de pré formatação?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				
Atividade: Cablagem				
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador?				
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo? $\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ $				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				

Atividade: Pré compor				
Houve alguma dificuldade na depainelização?				
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações? $\  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \  \ $				
Atividade: Compor				
Foi identificado algum problema durante a montagem? $oximes$				
Se foi utilizado pallet seletivo, ele atendeu ao processo?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?				
Atividade: Soldar PTH/Inspeção				
Foi identificado algum problema durante a operação de montagem?				
A atividade de Touch up será necessário?				
O layout da placa facilita a operação de ressolda? ⊠				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?   ☑				
Atividade: Montagem Mecânica/Montagem Final				
Todos os componentes contêm suas especificações?				
As especificações e desenhos podem gerar dúvidas no operador? ⊠				
Existem pontos que podem ser modificados para melhorar o processo? $\boxtimes$				
Existe a aplicação de verniz no produto?				
Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?   ☑				
VERIFICAÇÃO DA MONTAGEM THT/Lean (RUN10)				
Responsável: Willian Costa Data:				
VERIFICAÇÃO PARCIAL - MONTAGEM THT/LEAN				
Seq. de Placas (número de série) OK/FALHA Descrição da Falha				
Comentários técnicos e Análise crítica referente a Montagem THT/Lean: Test 01				

Houve problemas críticos? 1

Gerado documento devido a problemas? $oximes$		Doc.:			
APROVADO					
Validado por: Willian Costa		Junto com: Willian Costa			
	TESTES				
Run10 nº.:					
	EXECUÇÃO DO TESTE				
Responsável: Willian Costa		Data:			
EXECUÇÃO DO TESTE					
Qual tipo de teste é realizado? GRAVAÇÃO					
Testes/Jiga desenvolvido por? SERDIA	Testes/Jiga desenvolvido por? SERDIA				
☐ Cliente acompanhou o processo de implementação dos testes?					
☐ Identificado algum problema ou oportunidade de melhoria?					
☑ Jiga e/ou dispositivos de Testes podem causar algum "choque mecânico"?					
☑ Necessário desenvolvimento de gabaritos ou ferramentas para as operações?					
RESULTADOS DO TESTE					
Responsável : Willian Costa		Data: 2022-12-19			
	VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE				
Seq. de Placas (número de série)	OK/FALHA	Descrição da Falha			
Comentários técnicos e Análise crítica referente ao Testes: Test 01 concluído					
	EMBALAGEM				
Run10 nº.:					
Responsável : Willian Costa		Data: 2022-12-19			
Atividade: Embalagem					
⊠ Há necessidade de etiqueta ESD?					
Qual tipo de embalagem será utilizado? SACO ANTIESTÁTICO					
Como a embalagem será fechada? SELADO FITA ANTIESTÁTICO					
REUNIÃO DE FECHAMENTO (report de mudanças e validação final)					
Organizador (Eng. da Qualidade) : Ana Paula Jahnz		Data: 2022-12-19			
Participantes:					
Eng. de Processo PTH: Gizelia Alvez Leandro		Eng. de Teste: Willian Costa			

Eng. de Processo SMT: Diogo Pereira PCPM: Willian Costa

Eng. de Produto: Willian Costa Outros: Willian Costa

## **ANÁLISE CRÍTICA: Test Ok**

Responsável Eng. de Processo: (autorização de mudanças)

## **Willian Costa**

Data hora enviar : 2022-12-19 11:06:57
Data hora aprovada : 2022-12-19 11:1413

## **PARECER FINAL STATUS**

APROVADO

Com restrições? SIM

Novo Run10 é possível? \*outra tentativa imediata para nova análise crítica SIM

Implementação de: Client Test

Responsável Eng. da Qualidade: (parecer final) (autorização de

mudanças)

**Willian Costa** 

Data hora enviar : 2022-12-19 11:11:10 Data hora aprovada : 2022-12-19 11:14:17